

セメダインが高機能素材 Week 内「第 10 回 接着・接合 EXPO」に出展 ～ 放熱・シール・工程改善・易解体の 4 テーマで接着ソリューションを提案 ～

セメダイン株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：水澤伸治)は、2026 年 9 月 30 日(水)から 10 月 2 日(金)まで幕張メッセで開催される、高機能素材 Week 内の「第 10 回 接着・接合 EXPO」に出展します。



第 10 回 接着・接合 EXPO のブースイメージ

本展示会では、「放熱」「シール」「工程改善」「易解体」をテーマに、ものづくり現場の課題に応える接着ソリューションをご提案します。さらに、水ではがせる海藻由来の接着剤「LOOPGLUE」や、幅広い材料の接着に対応する「スーパーX シリーズ」など、多様な接着技術・製品を展示し、接着・接合に関するさまざまなニーズにお応えするセメダインのソリューションをご紹介します。

■テーマ紹介

1. 放熱

電子機器やモビリティ分野における熱対策に向けて、部品間のすき間に密着し、熱を効率よく逃がす放熱接着剤や放熱ギャップフィラーをご紹介します。固定性や易解体性など、用途に応じた機能を備えた液状材料により、グリスやシートの課題に応える放熱ソリューションをご提案します。

2. シール

水・油・湿気などの侵入を防ぎ、部品や設備を保護する各種シール材をご紹介します。耐候性、耐薬品性、耐湿性など、使用環境や求められる性能に応じた製品ラインアップにより、幅広いニーズに応えるシールソリューションをご案内します。

3. 工程改善

溶接・ねじ・リベットなどによる接合を接着に置き換えることで、工程短縮、省人化、仕上げ作業の軽減に貢献する接着ソリューションをご紹介します。耐熱性や耐はく離性など、使用環境に応じた材料提案により、設計自由度の向上や生産効率の改善をサポートします。

4. 易解体

製品のリワークやメンテナンス、部材の分別・再利用を考慮した易解体性接着ソリューションをご紹介します。電気や水などを利用して剥がしやすくする接着剤・粘着剤をはじめ、「使用時の固定」と「必要なときの解体」の両立を目指した製品や開発品を展示します。

■展示会概要

名称：第10回 接着・接合 EXPO

会期：2026年9月30日（水）～10月2日（金） 10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

セメダインブース番号：6ホール 36-18

主催：RX Japan 株式会社

概要：異種材料接合から一般用途まで、製造業で欠かせない接着・接合技術に特化した専門展です。エレクトロニクス、自動車、電池、建築・建材をはじめとしたさまざまな業界から、接着・接合技術を求める専門家が来場します。併催するセミナーでは業界動向や各社の取り組み、出展社の製品・事例が紹介されます。

公式サイト：<https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/joi.html>

【セメダイン株式会社について】

セメダインは、「つける」技術によって、ものづくりの可能性を広げる接着・接合のソリューション企業です。「つけるが、価値。」をミッションとし、カネカグループの一員として、モビリティ、インダストリー、エンジニアリング、コンストラクションの各分野で、接着技術を核としたソリューションを提供しています。設計の自由度向上や生産現場の課題解決を支え、ものづくりのイノベーションに貢献しています。また、次世代のものづくり人材の育成を願い、「高専ロボコン」「小学生ロボコン」への協賛活動を通じて、未来を担うエンジニアを支援しています。

このリリースに関するお問い合わせ先

セメダイン株式会社 経営企画本部 統括部 広報チーム

URL：<https://www.cemedine.co.jp/form/information/index.php>

セメダイン株式会社

〒141-8620 東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー18階

<https://www.cemedine.co.jp>